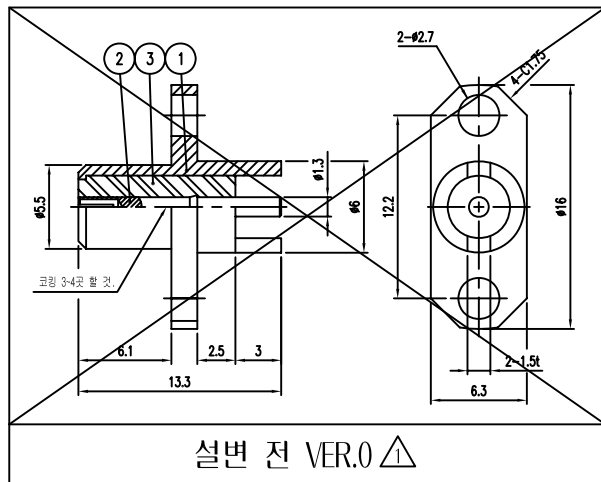
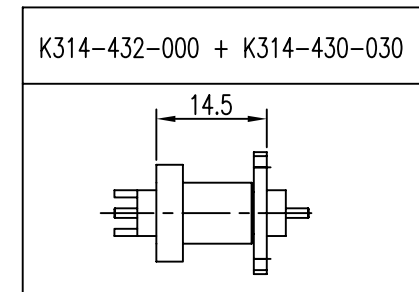
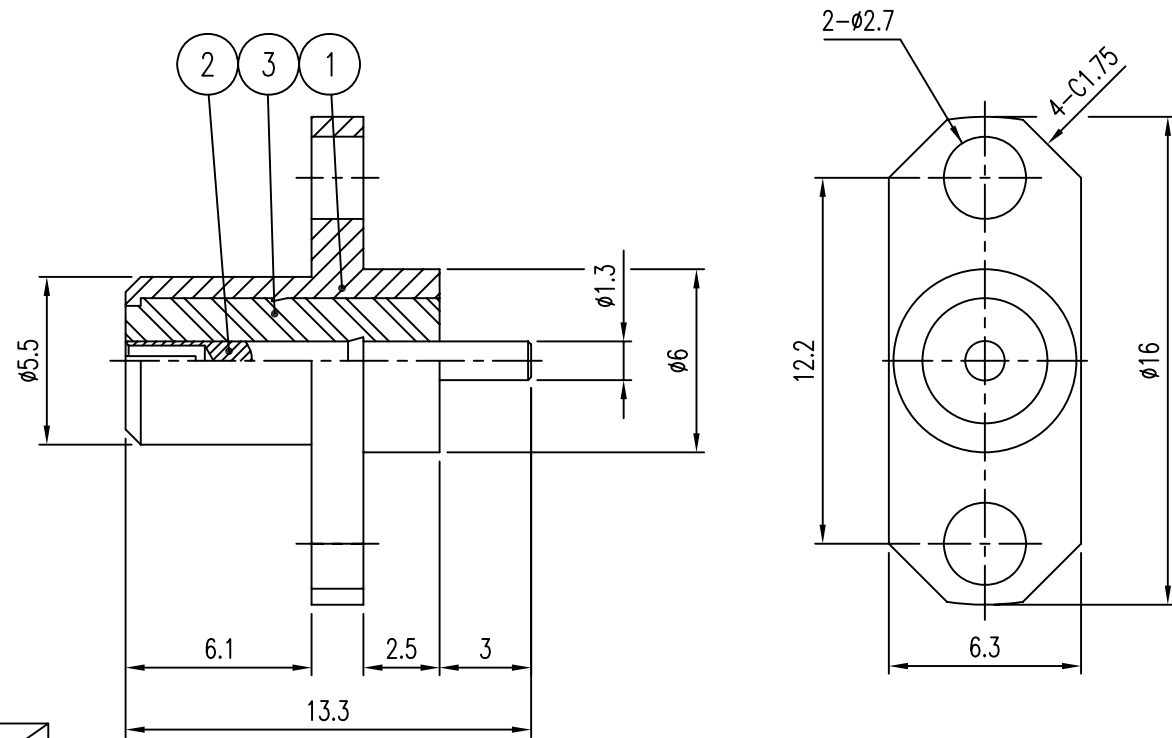


수 정 내 용									
ST	가	장							
부호	내 용						수정자	승인자	년 월 일
ST(기초)							김은희	윤상진	2007. 10. 19.
ST(개선)									



설변 전 VER.0

3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN01265-N/1 (H2385)
2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	E2574
1	BODY	1	MBsBD	무선해 Nickel Plate	DBD01705-5/1 (D2556)
품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고

대체가능재질	년월일	2020. 07. 15.	 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017		
공통공차 * ±0.1 ** ±0.05	승인				
재질	검도		도명 SMAJ-H2-R VER.1		
열처리	제도				
보호피막처리	작성부서	연 구 소	도번 CN01078-7/1 K314-430-030		
	적도	4/1	단위	mm	중량